

# OPIE' 24

## 出展のお知らせ

2024年4月24日（水）～26日（金）

於：パシフィコ横浜

トルンプ株式会社 ブース番号：C-49  
(アネックスホール)

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

弊社は2024年4月24日（水）～26日（金）に開催される「OPIE' 24」に出展いたします。

自動車やスマートフォンなど、エレクトロニクス関連製品に特化した加工サンプルを多く用意し、トルンプの最新レーザー加工技術をご紹介します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 敬具

2024年 3月吉日

トルンプ株式会社 レーザ事業部 事業部長 マーク・キルヒホフ

### トルンプ出展のみどころ

#### ■加工サンプル展示

様々なレーザー加工の可能性を、実サンプルでご確認ください

- ✓ガラス切断・穴あけ: トルンプ独自技術「TOP Cleave」による高速加工
- ✓マーキング: 長期に渡り劣化のないブラックマーキングなど
- ✓電極溶接: 銅・アルミなどの異種材溶接
- ✓材料加熱: VCSELによるセラミック焼結
- ✓金属加工: ケーシング等を想定した切断加工

### 事前登録方法

OPIE'24主催者による事前登録ページ (<https://www.opie.jp/visitors/register/>) でご登録後、お手元に届くメール上のURLより、来場者バッジ（入場証）をA4サイズで印刷の上、ご来場ください。スマートフォンの方は右のQRコードをお使いください。



トルンプ株式会社 レーザ事業部  
〒226-0006 横浜市緑区白山1-18-2  
TEL 045-931-8333 laser@jp.trumpf.com  
www.trumpf.com

